

四半期業績推移表

1. 連結業績

(単位:百万円)

	2012年3月期										2013年3月期						2013年3月期 通期予想(8月)			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通期		Q1		増減 前年同期比 (2012年3月期Q1比)		増減 前四半期比 (2012年3月期Q4比)		増減 前期比 (2012年3月期比)			
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率	金額	率	金額	率		
売上高	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	1,190,870	100.0%	297,726	100.0%	-7,505	-2.5%	-7,755	-2.5%	1,370,000	100.0%		
営業利益	33,313	10.9%	34,450	11.5%	20,610	7.3%	9,302	3.0%	97,675	8.2%	-2,002	-0.7%	-35,315	-	-11,304	-	118,700	8.7%		
税引前四半期純利益	39,922	13.1%	35,643	11.9%	27,039	9.6%	12,289	4.0%	114,893	9.6%	4,727	1.6%	-35,195	-88.2%	-7,562	-61.5%	129,900	9.5%		
当社株主に帰属する 四半期純利益	24,804	8.1%	21,964	7.3%	25,342	9.0%	7,247	2.4%	79,357	6.7%	6,570	2.2%	-18,234	-73.5%	-677	-9.3%	86,400	6.3%		
平均為替レート	USドル	¥82		¥78		¥77		¥79		¥79		¥80		¥79		¥79				
	ユーロ	¥117		¥110		¥104		¥104		¥109		¥103		¥97		¥97				

2. 地域別(仕向地別)売上高

(単位:百万円)

	2012年3月期										2013年3月期						2013年3月期 通期予想(8月)			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通期		Q1		増減 前年同期比 (2012年3月期Q1比)		増減 前四半期比 (2012年3月期Q4比)		増減 前期比 (2012年3月期比)			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	率	金額	率	金額	率		
日本	134,232	44.0%	141,725	47.4%	143,407	51.0%	139,980	45.8%	559,344	47.0%	133,111	44.7%	-1,121	-0.8%	-6,869	-4.9%				
アジア	55,731	18.3%	53,730	18.0%	44,916	16.0%	51,092	16.7%	205,469	17.2%	55,527	18.7%	-204	-0.4%	4,435	8.7%				
米国	46,750	15.3%	39,126	13.1%	32,985	11.7%	47,845	15.7%	166,706	14.0%	49,498	16.6%	2,748	5.9%	1,653	3.5%				
欧州	53,271	17.4%	50,333	16.8%	47,645	17.0%	53,638	17.6%	204,887	17.2%	47,166	15.8%	-6,105	-11.5%	-6,472	-12.1%				
その他の地域	15,247	5.0%	14,123	4.7%	12,168	4.3%	12,926	4.2%	54,464	4.6%	12,424	4.2%	-2,823	-18.5%	-502	-3.9%				
売上高 計	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	1,190,870	100.0%	297,726	100.0%	-7,505	-2.5%	-7,755	-2.5%				

3. 設備投資額、有形固定資産減価償却費、研究開発費

(単位:百万円)

	2012年3月期										2013年3月期						2013年3月期 通期予想(8月)			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通期		Q1		増減 前年同期比 (2012年3月期Q1比)		増減 前四半期比 (2012年3月期Q4比)		増減 前期比 (2012年3月期比)			
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率	金額	率	金額	率		
設備投資額	16,011	5.2%	18,513	6.2%	16,920	6.0%	14,964	4.9%	66,408	5.6%	13,191	4.4%	-2,820	-17.6%	-1,773	-11.8%	70,000	5.1%		
有形固定資産減価償却費	14,017	4.6%	14,981	5.0%	16,161	5.7%	17,215	5.6%	62,374	5.2%	13,849	4.7%	-168	-1.2%	-3,366	-19.6%	73,000	5.3%		
研究開発費	11,939	3.9%	11,726	3.9%	11,453	4.1%	10,441	3.4%	45,559	3.8%	11,745	3.9%	-194	-1.6%	1,304	12.5%	55,000	4.0%		

4. 事業セグメント別 四半期業績推移

(単位:百万円)

事業セグメント別 売上高	2012年3月期										2013年3月期						2013年3月期			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通 期		Q1		増 減 前年同期比 (2012年3月期Q1比)		増 減 前四半期比 (2012年3月期Q4比)		2013年3月期 通期予想		増 減 前期比 (2012年3月期比)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率	金 額	率	金 額	構成比	金 額	率
ファインセラミック部品関連事業	20,515	6.7%	21,466	7.2%	19,365	6.9%	19,026	6.2%	80,372	6.7%	19,069	6.4%	-1,446	-7.0%	43	0.2%	90,000	6.6%	9,628	12.0%
半導体部品関連事業	40,775	13.3%	40,979	13.7%	35,979	12.8%	35,687	11.7%	153,420	12.9%	38,400	12.9%	-2,375	-5.8%	2,713	7.6%	180,000	13.1%	26,580	17.3%
ファインセラミック応用品関連事業	45,435	14.9%	45,277	15.1%	42,888	15.3%	46,184	15.1%	179,784	15.1%	42,600	14.3%	-2,835	-6.2%	-3,584	-7.8%	220,000	16.1%	40,216	22.4%
電子デバイス関連事業	59,417	19.5%	56,413	18.9%	49,530	17.6%	63,361	20.8%	228,721	19.2%	69,891	23.5%	10,474	17.6%	6,530	10.3%	310,000	22.6%	81,279	35.5%
部品事業 計	166,142	54.4%	164,135	54.9%	147,762	52.6%	164,258	53.8%	642,297	53.9%	169,960	57.1%	3,818	2.3%	5,702	3.5%	800,000	58.4%	157,703	24.6%
通信機器関連事業	48,949	16.1%	41,075	13.7%	46,544	16.6%	42,101	13.8%	178,669	15.0%	41,521	14.0%	-7,428	-15.2%	-580	-1.4%	180,000	13.1%	1,331	0.7%
情報機器関連事業	60,190	19.7%	61,000	20.4%	57,777	20.5%	64,490	21.1%	243,457	20.4%	58,483	19.6%	-1,707	-2.8%	-6,007	-9.3%	259,000	18.9%	15,543	6.4%
機器事業 計	109,139	35.8%	102,075	34.1%	104,321	37.1%	106,591	34.9%	422,126	35.4%	100,004	33.6%	-9,135	-8.4%	-6,587	-6.2%	439,000	32.0%	16,874	4.0%
その他の事業	36,269	11.9%	39,917	13.4%	35,079	12.5%	40,722	13.3%	151,987	12.8%	34,689	11.6%	-1,580	-4.4%	-6,033	-14.8%	160,000	11.7%	8,013	5.3%
調整及び消去	-6,319	-2.1%	-7,090	-2.4%	-6,041	-2.2%	-6,090	-2.0%	-25,540	-2.1%	-6,927	-2.3%	-608	-	-837	-	-29,000	-2.1%	-3,460	-
売上高 計	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	1,190,870	100.0%	297,726	100.0%	-7,505	-2.5%	-7,755	-2.5%	1,370,000	100.0%	179,130	15.0%

(単位:百万円)

事業セグメント別 事業利益	2012年3月期										2013年3月期						2013年3月期			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通 期		Q1		増 減 前年同期比 (2012年3月期Q1比)		増 減 前四半期比 (2012年3月期Q4比)		2013年3月期 通期予想		増 減 前期比 (2012年3月期比)	
	金 額	売上高 比率	金 額	売上高 比率	金 額	売上高 比率	金 額	売上高 比率	金 額	売上高 比率	金 額	売上高 比率	金 額	率	金 額	率	金 額	売上高 比率	金 額	率
ファインセラミック部品関連事業	3,452	16.8%	3,816	17.8%	2,350	12.1%	3,004	15.8%	12,622	15.7%	2,334	12.2%	-1,118	-32.4%	-670	-22.3%	14,100	15.7%	1,478	11.7%
半導体部品関連事業	9,305	22.8%	8,568	20.9%	4,421	12.3%	5,460	15.3%	27,754	18.1%	5,705	14.9%	-3,600	-38.7%	245	4.5%	32,600	18.1%	4,846	17.5%
ファインセラミック応用品関連事業	4,311	9.5%	2,045	4.5%	875	2.0%	-772	-	6,459	3.6%	1,483	3.5%	-2,828	-65.6%	2,255	-	17,000	7.7%	10,541	163.2%
電子デバイス関連事業	9,406	15.8%	8,217	14.6%	4,274	8.6%	-5,861	-	16,036	7.0%	-17,503	-	-26,909	-	-11,642	-	5,700	1.8%	-10,336	-64.5%
部品事業 計	26,474	15.9%	22,646	13.8%	11,920	8.1%	1,831	1.1%	62,871	9.8%	-7,981	-	-34,455	-	-9,812	-	69,400	8.7%	6,529	10.4%
通信機器関連事業	-741	-	1,067	2.6%	485	1.0%	658	1.6%	1,469	0.8%	-206	-	535	-	-864	-	9,000	5.0%	7,531	512.7%
情報機器関連事業	7,614	12.6%	8,214	13.5%	6,779	11.7%	6,844	10.6%	29,451	12.1%	5,702	9.7%	-1,912	-25.1%	-1,142	-16.7%	29,500	11.4%	49	0.2%
機器事業 計	6,873	6.3%	9,281	9.1%	7,264	7.0%	7,502	7.0%	30,920	7.3%	5,496	5.5%	-1,377	-20.0%	-2,006	-26.7%	38,500	8.8%	7,580	24.5%
その他の事業	794	2.2%	2,701	6.8%	2,037	5.8%	2,522	6.2%	8,054	5.3%	1,244	3.6%	450	56.7%	-1,278	-50.7%	10,000	6.3%	1,946	24.2%
事業利益 計	34,141	11.2%	34,628	11.6%	21,221	7.5%	11,855	3.9%	101,845	8.6%	-1,241	-	-35,382	-	-13,096	-	117,900	8.6%	16,055	15.8%
本社部門損益及び持分法投資損益	5,950	-	1,409	-	6,035	-	446	-	13,840	-	6,030	-	80	1.3%	5,584	-	12,000	-	-1,048	-8.0%
調整及び消去	-169	-	-394	-	-217	-	-12	-	-792	-	-62	-	107	-	-50	-				
税引前四半期純利益	39,922	13.1%	35,643	11.9%	27,039	9.6%	12,289	4.0%	114,893	9.6%	4,727	1.6%	-35,195	-88.2%	-7,562	-61.5%	129,900	9.5%	15,007	13.1%

5. 事業セグメント別 四半期受注高推移

(単位:百万円)

事業セグメント別 受注高	2012年3月期										2013年3月期		増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		通期		Q1		前年同期比 (2012年3月期Q1比)		前四半期比 (2012年3月期Q4比)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	率	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	21,543	6.9%	20,297	6.9%	18,687	6.6%	18,459	6.1%	78,986	6.7%	19,650	6.3%	-1,893	-8.8%	1,191	6.5%
半導体部品関連事業	43,203	13.8%	40,064	13.7%	33,563	12.0%	34,064	11.3%	150,894	12.7%	41,201	13.1%	-2,002	-4.6%	7,137	21.0%
ファインセラミック応用品関連事業	49,893	16.0%	44,127	15.1%	43,739	15.6%	49,527	16.4%	187,286	15.8%	43,421	13.9%	-6,472	-13.0%	-6,106	-12.3%
電子デバイス関連事業	61,659	19.8%	53,645	18.4%	46,402	16.5%	61,856	20.5%	223,562	18.8%	72,989	23.3%	11,330	18.4%	11,133	18.0%
部品事業 計	176,298	56.5%	158,133	54.1%	142,391	50.7%	163,906	54.3%	640,728	54.0%	177,261	56.6%	963	0.5%	13,355	8.1%
通信機器関連事業	45,313	14.5%	41,043	14.0%	49,951	17.8%	38,087	12.6%	174,394	14.7%	45,234	14.4%	-79	-0.2%	7,147	18.8%
情報機器関連事業	60,128	19.3%	60,805	20.8%	57,742	20.6%	64,390	21.3%	243,065	20.5%	58,471	18.7%	-1,657	-2.8%	-5,919	-9.2%
機器事業 計	105,441	33.8%	101,848	34.8%	107,693	38.4%	102,477	33.9%	417,459	35.2%	103,705	33.1%	-1,736	-1.6%	1,228	1.2%
その他の事業	36,505	11.7%	39,956	13.7%	36,082	12.9%	41,861	13.9%	154,404	13.0%	38,625	12.3%	2,120	5.8%	-3,236	-7.7%
調整及び消去	-6,376	-2.0%	-7,505	-2.6%	-5,529	-2.0%	-6,458	-2.1%	-25,868	-2.2%	-6,471	-2.0%	-95	-	-13	-
受注高 計	311,868	100.0%	292,432	100.0%	280,637	100.0%	301,786	100.0%	1,186,723	100.0%	313,120	100.0%	1,252	0.4%	11,334	3.8%

6. 連結従業員数

	2012年3月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4
連結従業員数	67,073	67,072	65,916	71,489
うち国内	25,118	25,004	24,919	25,529
うち海外	41,955	42,068	40,997	45,960

(四半期末時点:名)

2013年3月期
Q1
72,121
25,525
46,596

(注)業績予想に関する注意事項

この「四半期業績推移表」の記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(Forward-Looking Statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 当社の主要市場である日本、北米、欧州及びアジアの経済状況
- (2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化
- (3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響
- (4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値または製品価格に及ぼす影響
- (5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延または不良の発生
- (7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響
- (8) 生産及び開発能力の拡大または現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態
- (9) 買収した会社または取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態
- (10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態
- (11) 当社の企業秘密が漏洩または知的財産権が侵害される事態
- (12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求または特許実施許諾料の請求を受ける可能性
- (13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担
- (14) 意図しない法規制への抵触または想定していない法規制の導入が当社の事業活動を制約する状況
- (15) テロ行為、疾病の発生等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響
- (16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態
- (17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態
- (18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性
- (19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性
- (20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (21) 会計基準の変更

これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この「四半期業績推移表」に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。